香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Ingenic 君正

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
北京君正集成電路股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3223)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

承董事會命
北京君正集成電路股份有限公司
劉強博士
執行董事、董事長兼總經理

中國北京，2026年11月4日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事劉強博士、張緊先生、冼永輝先生及黃磊先生；(ii)非執行董事李杰先生、鄭浩先生及張燕祥女士；及(iii)獨立非執行董事葉金福先生、肖利民博士、于瑩女士及向左先生。

证券代码：300223　　证券简称：君正股份　　公告编号：2026-080

北京君正集成电路股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<北京君正集成电路股份有限公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-076）。

鉴于公司已完成发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，公司股份总数增加 31,287,300 股，注册资本相应增加人民币 3,128.73 万元。近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	48366.4367 万元	51495.1667 万元

同时，公司修订后的《公司章程》已完成工商备案。除上述事项外，公司《营业执照》其他登记事项并未发生变更，具体登记的相关信息如下：

名称：北京君正集成电路股份有限公司

统一社会信用代码：911100007776681570

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼一层 A101-A113

法定代表人：刘强

注册资本：51495.1667 万元

经营范围：研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬

件及计算机网络软硬件产品的设计、开发；销售计算机软、硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；技术检测；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房、商业用房。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期：2005 年 7 月 15 日

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日